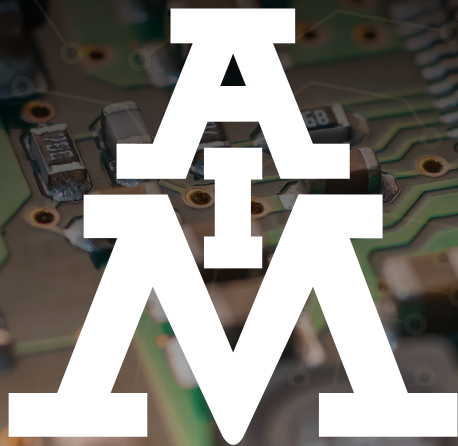


AIM Solder

您的焊接组装材料合作伙伴



AIM遍布全球由IPC认证的工程师支持网络可帮助客户在任何时间使用当地语言以取得最佳的结果。



AIM承诺我们的研发能够应对未来的制造业所面临的挑战并开发出创新的解决方案。

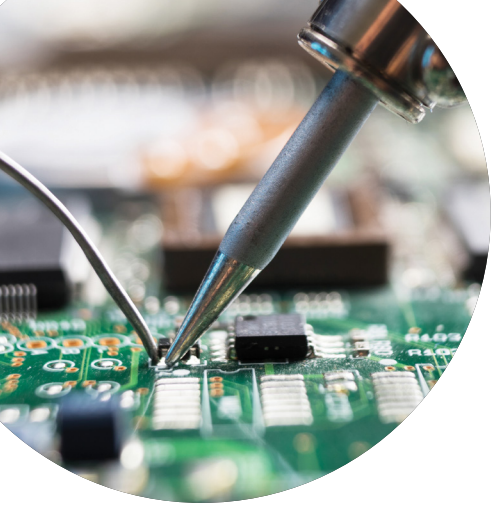


AIM工厂均已获得IATF 16949和ISO 14001/9001认证，可确保在全球范围内实现可持续，可再生的发展结果。

关于AIM



www.aimsolder.com



波峰焊和选择焊

台式焊接技术

AIM手动和自动焊接材料的关键设计指标是可靠性、稳定性和易用性。AIM的产品经过精心设计，具有强大的性能和高可靠性，适合SMT各种应用。AIM提供全系列焊锡丝及相关产品，包括多种不同助焊剂及合金组合，以确保助焊剂残留物最少及焊点无空洞。

- 促进热传递
- 快速湿润和循环时间
- 低飞溅/气味/发烟
- 无漏焊/堵塞
- 符合 J-STD-004A/B, JIS Z3197, IPC610

由于波峰焊和选择焊应用的不断发展，AIM公司致力于生产各种不同焊料合金和助焊剂产品，以满足行业不断增长的性能、环境和成本降低需求。AIM提供的助焊剂配方可消除各种组装问题，包括桥接、ICT和润湿等。AIM助焊剂与所有焊料合金兼容，包括SAC、低银和高可靠性合金，并且可提供无卤、无清洁、水溶性和RMA配方。

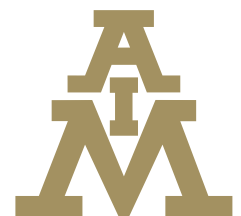
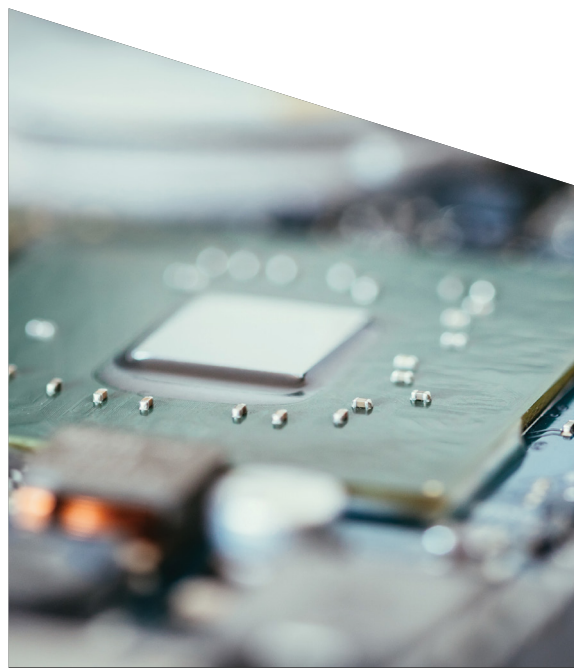
- 一流的产品可靠性
- 快速润湿和通孔率
- 低锡渣和高产量
- 环境友好型
- 符合 J-STD-004A/B, JIS Z3197, IPC610

表面贴装

可靠，稳定和价值是AIM焊膏立足之根本。AIM焊膏专为解决各种生产挑战而研发包括降低空洞，超细间距印刷和恶劣服务环境。产品包括高温，低温的免洗，水基，和松香型配方，适用于包括汽车、LED照明、军事和工业电子在内的所有工业部门。

- BTC, BGA, LED上的低空洞
- 印刷寿命长/减少锡膏消耗
- 通过严格的SIR测试要求
- 最少的焊后残留
- 符合 J-STD-004A/B, JIS Z3197, IPC610

关注我们



Solder plus Support